

## 教育部 函

地址：10051臺北市中山南路5號  
傳 真：02-27382471  
聯絡人：胡郁芬  
電 話：02-77129105



受文者：正修學校財團法人正修科技大學

發文日期：中華民國107年10月16日  
發文字號：臺教資(二)字第1070172900號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：生醫產業與新農業跨領域人才培育計畫徵件須知(0172900A00\_ATTCH11.pdf)

主旨：檢送本部辦理補助「生醫產業與新農業跨領域人才培育計畫徵件須知」，本次受理A類「生醫產業與新農業學產研鏈結人才培育計畫計畫」之夥伴學校計畫，餘各類計畫，不受理申請。

說明：

- 一、依據本部107年1月22日以臺教資(一)字第1060189188B號令修正發布之本部補助推動人文及科技教育先導型計畫要點辦理。
- 二、本次徵件為A類「生醫產業與新農業學產研鏈結人才培育計畫計畫」之夥伴學校計畫，旨為以學校為主導，藉由與法人、園區、地方政府或相關產業合作，規劃開設符合產業需求之跨領域講授課程、實作教學與實習課程，以培育臺灣生技產業所需之跨領域人才。
- 三、申請方式：請於107年11月15日前備妥計畫申請書乙式6份，連同電子檔(PDF格式)備份光碟1份，以郵戳為憑，逕寄生醫產業與新農業跨領域人才培育計畫辦公室，地址：國立臺灣大學解剖學暨細胞生物學研究所636室（100臺北市





中正區仁愛路一段一號)，電話：02-2312-3456#88596，  
聯絡人：黃佳琳博士後研究員。信封上並請註明申請本部  
「生醫產業與新農業跨領域人才培育計畫」。

四、本徵件須知及相關附件(含計畫申請書格式)可於本部網站  
(首頁/本部各單位/資訊及科技教育司/電子布告欄)下載  
。

正本：各公私立大學校院

副本：國立臺灣大學解剖學暨細胞生物學研究所錢宗良教授(生醫產業與新農業跨領域  
人才培育計畫辦公室)(含附件)

2018-10-16  
11:04:58

裝

訂



線